



## 实用口腔医学杂志

当前位置:[首页](#)---[口腔医学学术会议](#)---浏览会议

### 中华口腔医学会口腔材料专业委员会“第六届全国口腔材料学术交流会”

时间:2007-07-25

中华口腔医学会口腔材料专业委员会“第六届全国口腔材料学术交流会”、全国副省级市口腔专业协作组“第11次口腔医学学术会议”征文通知(第二轮)经中华口腔医学会批准,由中华口腔医学会口腔材料专业委员会主办的“第六届全国口腔材料学术交流会”定于2007年9月9~11日在西安召开,届时将同时召开全国副省级市口腔专业协作组“第11次口腔医学学术会议”,欢迎广大口腔医务工作者踊跃投稿并参加会议。现将有关事项通知如下:

#### 一、征文内容

1. 口腔材料的基础和临床应用研究; 2. 口腔种植材料与机体界面的力学和生物学研究; 3. 口腔粘接学新技术与新进展; 4. 口腔新材料、新技术; 5. 口腔新材料的临床应用、修复技术及操作技巧; 6. 口腔临床疑难病的诊断和治疗。

#### 二、稿件要求

1. 来稿请寄中英文题目、作者姓名及单位(请详细注明作者通信地址、邮政编码、联系电话及e-mail地址); 500字以内的四段结构中英文摘要(包括目的、方法、结果和结论)一份;

2. 要求递交打印稿和电子版各1份,电子文件格式为MS Word格式,有基金资助的课题,请同时提供基金批准号,以便评审时参考;

3. 邮寄地址:可寄往二个地址。

(1) 陕西省西安市长乐西路145号 第四军医大学口腔医院牙体牙髓病科 郭苏津收,邮编710032; email: kqytk1@fmmu.edu.cn; 联系电话: 029-84776476。

(2) 上海市斜土路716号,7#信箱,陆华收。邮编:200023; email: biomatercenter@hotmail.com。

4. 请在信封和邮件主题上注明“口腔材料学会议”或“口腔学术会议”字样。截稿日期:2007年8月9日(以当地邮戳为准)。

5. 所有参会者在回执中均请注明是否需要学分证。

#### 三、会议费用

会务费600元/人,食宿统一安排,费用自理。(如需要学分证则另需交费30元)。

#### 四、报到日期

2007年9月9日全天(恕不接站),地点:第四军医大学口腔医学院综合楼5楼

参会者请于2007年8月24日前将回执寄至:陕西省西安市长乐西路145号,第四军医大学口腔医学院牙体牙髓病科 郭苏津 收,邮编:710032

联系电话: 029-84776476,也可以电子邮件形式注册, E-mail地址kqytk1@fmmu.edu.cn。

↑ 上篇会议: 已经没有上篇会议

↓ 下篇会议: 已经没有下篇会议